

Delock Obudowa zewnętrzna do M.2 NVMe PCIe SSD z SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ żeńskim - Beznarzędziowa

Opis

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 PCIe NVMe w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, można ją podłączać poprzez USB do komputera osobistego lub laptopa. Obudowa metalowa z radiatorami na górze zapewnia właściwą temperaturę pamięci.



SuperSpeed USB 20 Gbps

Karta umożliwia transfer 20 Gbps przez port USB-C™.

Instalacja SSD bez narzędzi

Cechą wyróżniającą obudowy jest, że do instalacji M.2 SSD nie potrzeba żadnych narzędzi.

[Obudowa zewnętrzna do M.2 NVMe](#)

Uwaga

Nie obsługuje dysków SSD SATA M.2.

Numer artykułu 42001

EAN: 4043619420018

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ żeński
wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługa NVM Express (NVMe)

- Szybkość transmisji danych do 20 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 119 x 46 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 78.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.18.37 lub nowszy
- Mac OS 10.15.5 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna M.2
- 1 x podkładka termoprzewodząca
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 30 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Android 9.0 lub nowszy Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów

Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Szybkość transmisji danych:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Kolor:	srebrny